

事業概要

営業利益

617億円

前年比 70.8%

連結売上高

13,926億円

前年比 98.1%

総資産

20,937億円

前年比 97.7%

半導体・電子材料

売上高

4,272億円

営業利益

455億円

半導体・電子材料セグメントでは、半導体製造の前工程・後工程に関わる材料や次世代パワー半導体材料であるSiCエピタキシャルウェハー、ハードディスクなどを提供しています。

主要製品

- 半導体前工程材料：情報電子化学品、半導体回路平坦化用研磨材料（CMPスラリー）
- 半導体後工程材料：エポキシ封止材、ダイボンディング材料、銅張積層板、感光性フィルム、感光性ソルダーレジスト
- デバイスソリューション：ハードディスク、SiCエピタキシャルウェハー、化合物半導体（LED）

P77



モビリティ

売上高

1,806億円

営業利益

△7億円

モビリティセグメントでは、車の軽量化に寄与する樹脂製バックドアモジュール、樹脂ギヤ、電動化に関わるリチウムイオン電池材料などを提供しています。

主要製品

- 自動車部品：樹脂成形品、摩擦材、粉末冶金製品
- リチウムイオン電池材料：アルミラミネートフィルム（SPALF）、正負極用導電助剤、カーボン負極材

P81



イノベーション材料

売上高

1,411億円

営業利益

101億円

イノベーション材料セグメントでは、セラミックス製品、機能性化学品、アルミ機能部材、コーティング材料など、当社の事業群のイノベーションや競争力強化を支える幅広い技術・素材を提供しています。

主要製品

- 機能性化学品、機能性樹脂、コーティング材料、セラミックス、アルミ機能部材

P83



ケミカル

売上高

5,278億円

営業利益

249億円

ケミカルセグメントでは、オレフィン、有機化学品、基礎化学品、産業ガス、黒鉛電極など、市場で高い競争力・シェアを有する製品を提供しています。

主要製品

- 石油化学：オレフィン、有機化学品
- 化学品：産業ガス、基礎化学品
- 黒鉛電極

P85



その他・調整額

売上高

1,159億円

営業利益

△181億円

半導体材料
グローバルトップ座談会

P73

レゾナックの長期ビジョンにおいて、成長事業と位置付けて取り組む半導体材料事業。レゾナックの成長のカギを握る半導体材料ビジネスについて、エレクトロニクス事業を統括する山下、米国、台湾、シンガポールの営業拠点長、そしてCSOの真岡の座談会を掲載しています。



事業概要

連結従業員構成比



連結従業員数



国内外売上高構成比

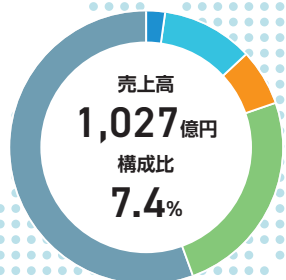


グローバル事業構成

(2022年12月31日現在)

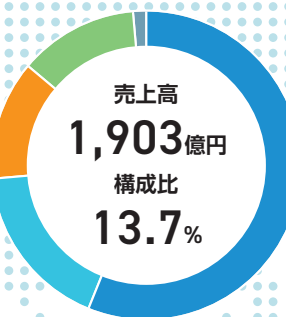
ヨーロッパ

従業員数 1,580名
会社数 17社



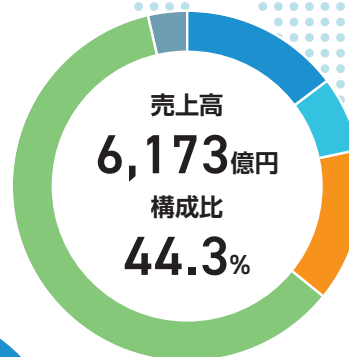
中国

従業員数 3,407名
会社数 23社



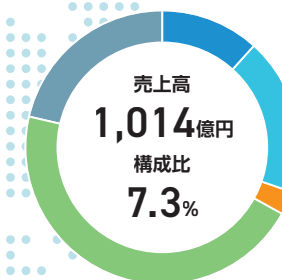
日本

従業員数 12,706名
会社数 25社



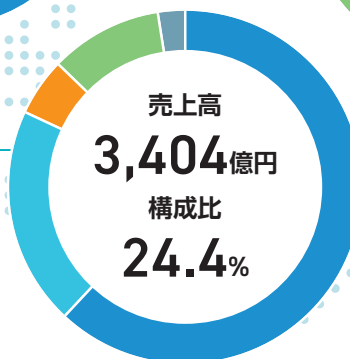
北米

従業員数 989名
会社数 10社



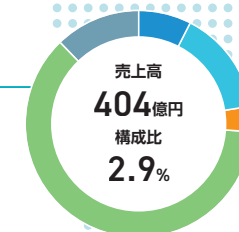
アジア

従業員数 6,680名
会社数 32社



その他地域

従業員数 441名
会社数 1社



- 半導体・電子材料
- モビリティ
- イノベーション材料
- ケミカル
- その他